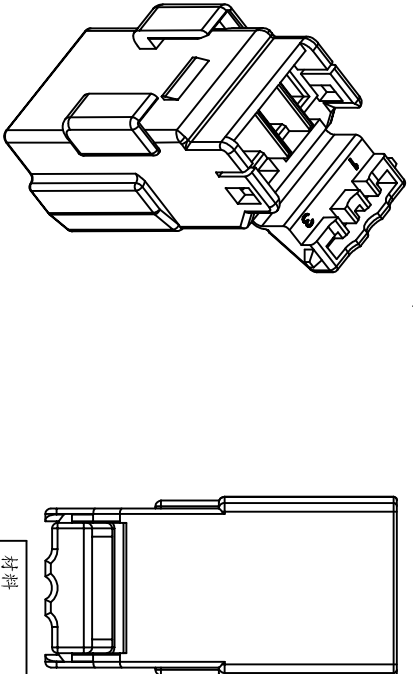
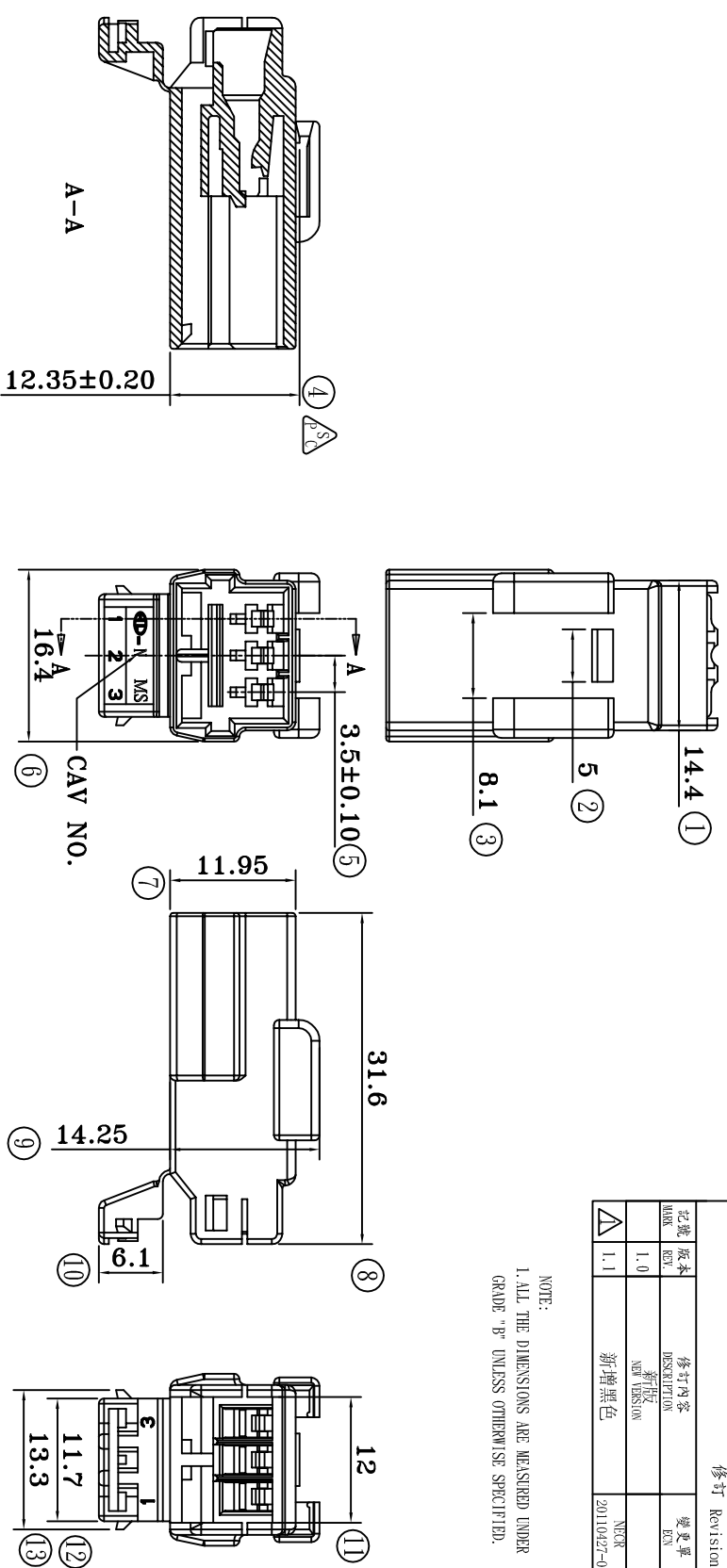
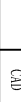


修訂 Revision				
記號 MARK	版本 REV.	修訂內容 DESCRIPTION	變更單 REV.	日期 DATE
△	1.0	新投 NEW VERSION		2011.05.05
△	1.1	新增黑色	NEAR 20110427-01	2011.05.05
				底

NOTE:
1. ALL THE DIMENSIONS ARE MEASURED UNDER
GRADE "B" UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.



材料										SEE TABLE		AUTO CAD		胡連精密股份有限公司 Hu Lane Associate Inc.									
MATERIAL										Tolerances unless other specified													
表面處理																							
FINISH										SEE TABLE													
核發單位										核定單位													
ISSUED BY										INSTITUTED BY										圖名 DRAWING NAME 070 TYPE MALE HOUSING			
核准										審核													
APPROVED BY										CONFIRMED BY										圖號 DRAWING NUMBER MS-3ASL			
制定										繪圖													
DRAWN BY										DRAWER													
賴劍平										吳敏													
2011.05.05										2011.05.05													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													
研發部										研發部													